集成电路（西区）基础设施配套生活区3号地块门头设计施工一体化（二次）采购项目成交结果公告

集成电路（西区）基础设施配套生活区3号地块门头设计施工一体化（二次）采购项目于2026 年11月12日完成评审，现将成交结果公告如下：

成交人：安徽源美环境艺术有限公司

成交费率：90%

公告日期:2026 年11月19日

如参与报价供应商对上述结果有异议，请在本公告期内以书面形式向我单位质询。

质询联系人：　张工　　联系电话：0551-63811071

合肥经济技术开发区公用事业发展有限公司

2026 年 11 月 19 日